

연세대학교 입찰 공고

1. 입찰에 붙이는 사항

입찰 건명	디지털 스토리지 오실로스코프 18ea		
입찰내용 문의	구매부 강정임 02-2123-2209	※설명이 있는 경우는 개별상담 불가	
경쟁 형식	제한경쟁입찰	※일반경쟁입찰, 지명경쟁입찰 등	
낙찰자 결정 방법	최저가낙찰제	※최저(고)가낙찰제, 적격심사낙찰제, 협상계약제 등	
본교 구매부 홈페이지 주소	http://web.yonsei.ac.kr/purchase		

2. 입찰 일정

입찰참가 신청기한	2009년 9월 3일(목) 10:30	접수처	구매부(백양관 208호)
현장·사업·제품설명회	없음	참가 의무	
입찰가격 개봉일시	2009년 9월 3일(목) 10:40		

3. 입찰참가자격

: Tektronix 社 국내 대리점 계약 체결 업체

4. 입찰참가 신청서류

- 가. 입찰참가신청서(인감도장 날인) 1부
- 나. 사업자등록증 사본 1부
- 다. 견적서 1부(상세 내역 포함)
- 라. 인감증명서 1부
- 마. 입찰보증보험증권 1부 (피보험자 : (학)연세대학교 110-82-00282)
- 바. 가격입찰서 1부(밀봉상태로 제출)
- 사. Tektronix 社 국내 대리점 계약서 사본 1부

5. 입찰보증금 및 등 귀속

- 가. 입찰에 참가하고자 하는 업체는 입찰 예정금액의 5/100 이상의 무통장 입금증 또는 이행보증보험 증권을 입찰참가신청 마감일시까지 납부하여야 함.
- 나. 낙찰자가 정당한 이유 없이 소정의 기일 내에 계약을 체결하지 아니할 경우 입찰 보증금은 본교에 귀속됨.

다. “계약체결”이라 함은 낙찰일로부터 7 일 이내(공사는 10 일 이내)에 산출내역서 (공사는 7 일 이내), 수입인지, 계약보증금 등을 제출하고 본교 구매부에서 작성한 표준계약서에 날인함을 의미한다.

6. 입찰의 무효

가. 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제 39 조 제 3 항과 제 4 항 및 동 법 시행 규칙 제 44 조에 해당하는 입찰은 무효임.

나. 현장·사업·제품설명회 참가를 의무로 한 경우 참가하지 않은 업체의 입찰은 무효임.

7. 유의 사항

가. 입찰참가자는 본교 입찰유의서 및 계약일반조건(시설공사, 물품구매, 기술용역 중 택 1), 계약특수조건, 표준계약서 등 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 완전히 숙지하고 입찰에 응하여야 함.

나. 전항의 서식, 규정, 공고의 첨부물 등은 모두 본교 구매부 홈페이지에 있음. 구매부 홈페이지의 조회 및 내려 받기가 불가능한 업체는 구매부에 요청하여야 함.

다. 입찰참가신청서 등의 우편 접수는 원칙적으로 불허함.

라. 입찰금액은 부가가치세를 포함하여 작성하여야 함.

첨 부 : 1. 입찰참가신청서(본교 서식) 1부

2. 공통규격서 1부, 끝.

2009년 8월 27일

연세대학교 총무처장

입찰참가신청서

입찰 건명	디지털 스토리지 오실로스코프 18ea				
입찰 일시	2009년 9월 3일(목) 10:40	공고 번호	제2009-61호		
입찰 보증금	금	원정 (₩)			
	납부 방법	보증보험증권	※ 보증보험증권, 무통장 입금증 등		
입찰에 사용할 인감		입찰대리인	성명(직위)		
			주민등록번호		
			주소		

상기 입찰 관련 귀교의 입찰 공고문, 규격서, 입찰유의서, 계약일반조건, 계약 특수조건, 표준계약서 등을 완전히 숙지하고 입찰참가신청을 합니다.

첨부서류	견적서 1부	직전 회계연도 재무제표 1부
	사업자등록증 사본 1부	프로젝트 개발자 명부 1부
	인감증명서 1부	최근 2년분 실적증명서 1부
	입찰보증금(증권 또는 입금증) 1부	페이커의 certification 1부
	가격입찰서 1부	기타 평가입찰 관련 서류 각 1부

2009년 9월 일

상호		사업자 등록번호	
회사 주소		전화번호	
대표자 주민등록번호		대표자 성명	(인)

연세대학교 총무처장 귀하

상세 규격서

품명	단위	수량
Digital Storage Oscilloscope	ea	18

1. 장비명 : Digital Storage Oscilloscope
2. Maker : Tektronix
3. 모델명 : TDS2004B
4. 사양 : 60MHz, 4Ch, 1GS/s, Color, USB
5. 특기사항 : USB 로 파형을 저장할 수 있어야 하며, 현재 보유중인 Tektronix 사의 소프트웨어인 wavestar 와 연결하여 장비의 파형을 PC 에서 획득/가공할 수 있어야 함.